



在校生 教职工 考生及访客 校友 EN

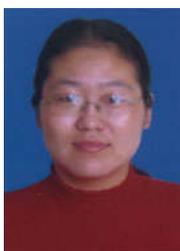
[学院概况](#) [师资队伍](#) [人才培养](#) [科学研究](#) [国际合作](#) [党建建设](#) [文化建设](#) [信息服务](#)



师资队伍

- [两院院士](#)
- [杰出人才](#)
- [教工名录](#)
- [博士后](#)
- [人才招聘](#)
- [相关下载](#)

首页-师资队伍-教工名录



姓名: 凌惠琴

职称: 副研究员

博导/硕导:

所属二级机构: 电子材料与技术研究所

通讯地址: 上海市闵行区东川路800号交通大学材料学院D楼411室

邮编: 200240

E-mail: Hqling@sjtu.edu.c

联系电话: 86-21-34202748

从事专业: 材料物理与化学

学习与工作经历: 1994~1998 南京大学材料科学与工程系本科

1998~2003 南京大学材料科学与工程系博士

2003~今 交大材料学院讲师

研究方向一: 微电子材料与技术

研究方向二:

研究情况:

讲授主要课程: 《固体物理学》《微电子制造原理与技术》

教学研究:

代表性论文、论著: [1] Huiqin Ling, Qun Liu, Chengkang Chang and Dali Ma, Preparation of Calcium Silicate Nanobelts and the In Vitro Behavior in a Simulated Body Fluid. Chemistry Letters, 36, (9): 1090, 2007.

[2] Huiqin Ling, Xubin Lu, Aidong Li, et al., Characteristics of LaAlO₃ gate dielectrics on Si grown by metalorganic chemical vapor deposition, Applied Physics A-Materials Science & Processing

[3] Tao Hang, Huiqin Ling, Zhengji Xiu, Ming Li and Dali Mao, Study on the Adhesion Between Epoxy Molding Compound and Nanocone-Arrayed Pd Preplated Leadframes, Journal of Electronic Materials, 36, (12), 1594, 2007.

[4] Huiqin Ling, Haiyong Cao, Yuliang Guo, Han Yu, Ming Li, Dali Mao, Influence of Leveler Concentration on Copper Electrodeposition for Through Silicon Via Filling, Proceedings of 2009 International Conference on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging (ICEPT-HDP2009), 860.

毕业博士生数

毕业硕士生数

参加学术团体、任何职务

申请专利

荣誉和奖励

其他

版权所有©上海交通大学材料科学与工程学院 通讯地址: 上海市东川路800号 联系电话: 34203098 邮编: 200240